



Logic Concept Obudowa LOGIC J23 PRO ATX/mATX Midi USB-C / USB 3.0 Black bez zasilacza

Indeks: **893940** Producent: **Logic Concept** Kod producenta: **LC-A-J23PR-1F-B**

Cena: **151.91 zł**

Opis

Logic Concept Obudowa LOGIC J23 PRO ATX/mATX Midi USB-C / USB 3.0 Black bez zasilacza

Logic Concept J23 Pro Nowoczesny Standard i Bezpieczeństwo Logic Concept J23 Pro to odświeżona wersja kompaktowej obudowy typu Midi Tower, zaprojektowana z myślą o nowoczesnych stanowiskach biurowych i domowych. Obsługuje płyty główne w formacie ATX, łącząc klasyczną konstrukcję z rozwiązaniami wymaganymi przez dzisiejszą technologię i standardy bezpieczeństwa. Usprawnione Chłodzenie i Wentylacja Przedni panel obudowy posiada częściową perforację, co zapewnia stały dopływ chłodnego powietrza do wnętrza komputera. W wersji Pro z tyłu obudowy zainstalowano wydajny wentylator 120mm PWM, który automatycznie dostosowuje obroty do temperatury podzespołów. Wsparcie zasilacza : Klasyczna lokalizacja zasilacza na górze wspomaga usuwanie ciepłego powietrza na zewnątrz. Możliwość rozbudowy : Konstrukcja pozwala na montaż dwóch dodatkowych wentylatorów 120mm na przednim panelu. Panel Portów z USB-C W trosce o maksymalny komfort i szybkość transferu danych, panel przedni został wyposażony w najnowsze standardy łączności. Do dyspozycji użytkownika oddano: 1x USB-C : Nowoczesny port do szybkiego przesyłu danych i podłączania najnowszych akcesoriów. 2x USB 3.0 : Gwarantujące błyskawiczną komunikację z pamięciami zewnętrznymi. 1x USB 2.0 : Idealny do podłączenia myszy lub klawiatury. Złącza Audio : Wejścia na słuchawki i mikrofon 3,5 mm dla wygodnej komunikacji online. Podwójna Ochrona Twojego Sprzętu Model J23 Pro kładzie duży nacisk na zabezpieczenie mienia, co czyni go idealnym wyborem dla szkół, biur i miejsc publicznych: Kensington Lock : Specjalny otwór pozwalający na przypięcie obudowy stalową linką zabezpieczającą przed kradzieżą całego komputera. Ucho na kłódkę : Fizyczne zabezpieczenie panelu bocznego, uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp do komponentów znajdujących się wewnątrz obudowy.

Parametry

Stan

Nowy